# 1 - IAP20 Res'd PUT/PTO 09 JAN 2006

## Gehäuseschale für ein elektronisches Gerät

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Gehäuseschale für ein elektronisches Gerät aus einem temperaturbeständigen, halogenfrei flammfesten, thermoplastischen Kunststoff und dessen Verwendung zur Herstellung solcher Gehäuseschalen durch Spritzguss.

Großflächige Gehäuseschalen für elektronische Geräte werden heutzutage im Allgemeinen aus thermoplastischen Kunststoffen hergestellt. Dabei ist insbesondere bei solchen elektronischen Geräten, die einen Bildschirm enthalten, zum Beispiel Fernseher, Videomonitore oder Computermonitore, zu berücksichtigen, dass von den elektronischen Bauteilen große Wärmemengen abgegeben werden, und sich das Gehäuse deshalb stark aufheizen kann.

Um im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes oder einer Hitzeeinwirkung von außen, zum Beispiel durch eine brennende Kerze, eine Brandentstehung zu verhindern oder die Brandausbreitung zu verzögern, werden den thermoplastischen Kunststoffen aus Gründen der Produktsicherheit in manchen Fällen Flammschutzmittel zugesetzt. Viele dieser Flammschutzmittel sind jedoch halogenhaltig und bergen damit selbst ein zusätzliches Gefahrenpotential, da toxikologische Bedenken gegen den Einsatz dieser Chemikalien bestehen. Aus diesem Grund werden seit einiger Zeit auch halogenfrei flammfeste Thermoplaste eingesetzt, zum Beispiel Polyblends aus Polyphenylenether und schlagfestem Polystyrol (PPE/HIPS) oder Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol (PC/ABS).

Diese Materialien weisen jedoch eine Reihe von Nachteilen bei der Herstellung der Gehäuseschalen und bei der Anwendung der fertigen Geräte auf. So sind zum einen bei der Herstellung der Gehäuseschalen durch Spritzguss relativ lange Zykluszeiten erforderlich, woraus sich eine entsprechend niedrige Produktivität ergibt. Zudem sind die Oberflächengüte und die Abbildegenauigkeit der Werkzeugoberfläche bei den Materialien, wie sie nach dem Stand der Technik eingesetzt werden, unbefriedigend. Aus diesem Grund müssen vielle Gehäuse zusätzlich noch lackiert werden. Als weitere Nachteile sind die hohe Spannungsrissanfälligkeit, die zu einem leichten Zerbrechen des Gehäuses bei mechanischer Beanspruchung führen kann und die starke Vergilbungsneigung bei andauernder UV-Bestrahlung, die sich insbesondere bei hell eingefärbten Gehäusen bemerkbar macht, zu erwähnen.

15

20

10

5

25

30

35

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Gehäuseschale für ein elektronisches Gerät, insbesondere ein elektronisches Gerät, welches einen Bildschirm enthält, wie zum Beispiel ein Fernsehgerät, ein Videomonitor oder ein Computermonitor, bereitzustellen, welche aus einem halogenfrei flammfesten, thermoplastischen Kunststoff durch einen Spritzgussprozess hergestellt werden kann. Dabei ist der halogenfrei flammfeste, thermoplastische Kunststoff so auszuwählen, dass bei der Produktion eine Verkürzung der Zykluszeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Oberflächengüte und Abbildungsgenauigkeit der Werkzeugoberfläche erreicht wird. Weiterhin sollen die Spannungsrissanfälligkeit verringert und die Vergilbungsstabilität des Kunststoffs erhöht werden.

5

10

15

20

25

30

35

Die erfindungsgemäße Lösung besteht darin, die Gehäuseschale aus einem thermoplastischen Kunststoff auf Polyamidbasis zu fertigen. Gegenüber den nach dem Stand der Technik eingesetzten PPE/HIPS- bzw. PC/ABS-Blends, weisen thermoplastische Kunststoffe auf Polyamidbasis eine verbesserte Oberflächenqualität bei gleichzeitig verkürzter Zykluszeit im Spritzgusswerkzeug auf.

Thermoplastische Kunststoffe auf Polyamidbasis im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Kunststoffe, die zumindest ein Polyamid enthalten. Dies können sowohl aliphatische als auch teilaromatische Polyamide sein, die entweder einen teilkristallinen oder einen amorphen Aufbau aufweisen können. Vorzugsweise wird die erfindungsgemäß ausgebildete Gehäuseschale für ein elektronisches Gerät aus aliphatischen Polyamiden gefertigt. Besonders geeignet sind dabei Polyamid 6, Polyamid 66, Copolyamide 6/66 oder Mischungen davon. Als Mischungen können dabei auch Mischungen aus Polyamiden mit unterschiedliche die eine verwendet werden, Monomereinheiten gleichen Lösungsviskosität aufweisen. Bevorzugt werden zur Herstellung der Gehäuseschalen leicht fließende Polyamide verwendet, die eine Lösungsviskosität von weniger als 140 ml/g besitzen, gemessen gemäß ISO 307 in einer 0,005 g/ml Probe enthaltender Schwefelsäurelösung.

Um den Brandschutzanforderungen zu genügen, sollen die zur Herstellung von Gehäuseschalen für elektronische Geräte verwendeten thermoplastischen Kunststoffe flammfest
sein. Es hat sich gezeigt, dass Polyamide bereits ohne die Zugabe von Flammschutzmitteln
flammfest sind. Eine Verbesserung des Flammschutzes kann durch Zugabe von Flammschutzmitteln erreicht werden. Aus DE-A-28 27 867 sind bereits halogenfrei flammfeste
Thermoplaste bekannt. Hierin werden Phosphor enthaltende Kohlenstoffverbindungen in
Kombination mit einer Stickstoffbase, nämlich Melamin und/oder Dicyandiamid und/oder

WO 2005/005543 PCT/EP2004/007559

- 3 -

Guanidin als Flammhemmer verwendet. Weiterhin ist aus DE-A 196 07 635 bekannt, dass Calcium- und Aluminiumsalze von Phosphin- oder Diphosphinsäuren als flammhemmende Zusätze in Polyamid-Kunststoffe verwendet werden können.

Es hat sich gezeigt, dass auch durch den Einsatz von Melamincyanurat ohne die gleichzeitige Verwendung von Phosphinsäuresalzen ein deutlich verbesserter Flammschutz erreicht wird. Der Vorteil bei der Verwendung von Melamincyanurat als flammhemmendem Zusatz liegt somit darin, dass auch auf phosphorhaltige Verbindungen verzichtet werden kann.

10

15

20

Insbesondere bei Gehäuseschalen für Fernsehgeräte, Videomonitore oder Computermonitore, handelt es sich um großflächige Bauteile. Zum Erreichen von kurzen Zykluszeiten und sauberen Oberflächen ist es erforderlich, dass die Kunststoffschmelze sich schnell in der Form verteilt. Dies wird durch eine niedrige Viskosität der Kunststoffschmelze erreicht. Weiterhin sind bei hochviskosen Kunststoffschmelzen zur Befüllung der Formhöhlung deutlich höhere Einspritzdrücke erforderlich als bei Kunststoffen mit niedrigerer Schmelzeviskosität. Bei hochviskosen Schmelzen und zu niedrigem Einspritzdruck kann es passieren, dass die Kunststoffschmelze in der Form bereits aushärtet, bevor die Ränder des Werkstückes von der Schmelze erreicht wurden. Hierdurch treten Fehlbildungen in den produzierten Bauteilen auf.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen näher beschrieben.

Zur Untersuchung der Eigenschaften der thermoplastischen Kunststoffe werden jeweils Probeblättchen mit einem Testwerkzeug spritzgegossen. Anhand dieser Probeblättchen wird jeweils die Flammwidrigkeitsklasse gemäß UL Standard 94, die Spannungsrissbeständigkeit in Kontakt mit Ethanol, die UV-Vergilbung, die Oberflächengüte und die Zykluszeit beim Spritzguss geprüft. Untersucht werden die Eigenschaften von PPE/HIPS und ABS/PC, wie sie derzeit zur Herstellung von Gehäuseschalen für elektronische Geräte verwendet werden. Diesen Ergebnissen werden die Ergebnisse für thermoplastische Kunststoffe auf Polyamidbasis, wie sie erfindungsgemäß für die Herstellung von Gehäuseschalen eingesetzt werden, gegenübergestellt.

### Vergleichsbeispiel V1

5

10

15

20

25

35

Geprüft werden die Eigenschaften von PPE/HIPS, welches zum Beispiel unter dem Namen Noryl V 180 HF erhältlich ist. Die Untersuchung der Flammwidrigkeit wird nach dem UL-Standard 94 der Underwriter Laboratories Inc. durchgeführt. Hierzu wird eine vertikal aufgehängte Probenplatte mit einer Flamme beaufschlagt und anschließend die Flammausbreitungsgeschwindigkeit und das Abtropfverhalten des Kunststoffes untersucht. Die Einteilung erfolgt in Flammwidrigkeitsklassen V-0, V-1 und V-2 in Abhängigkeit von der Probendicke. Dabei ist V-0 die beste Klasse.

Die Prüfung der UV-Vergilbung erfolgt nach der ISO 4892. Hierzu wird die Probe 1000 Stunden lang einem Lichtstrahl mit einer Wellenlänge von 340 nm bei einer Leistung von 0,55 W/m<sup>2</sup> ausgesetzt. Anschließend erfolgt die Farbmessung mit einem Optronic Colour Flash 45.

Zur Untersuchung der Spannungsrissbeständigkeit wird eine Probe 7 Tage bei Raumtemperatur in Ethanol gelagert. Nach dieser Zeit wird die Probe getrocknet und der Abfall der Bruchspannung nach ISO 527-2 gemessen. Dabei wird der Wert in Prozenten der ursprünglichen Bruchspannung angegeben.

 $\mathbb{Z}$ ur Ermittlung der  $\mathbb{Z}$ ykluszeit beim Spritzgießprozess wird in einem Testwerkzeug Probestücke spritzgegossen.  $\mathbb{Z}$ ur Ermittlung der  $\mathbb{Z}$ ykluszeit wird die  $\mathbb{Z}$ eit solange verkürzt, bis die Qualität der Probestücke abnimmt.

Die Beurteilung der Oberflächenqualität erfolgt durch eine visuelle Beurteilung der Oberflächengüte eines Probeplättchens. Dabei werden die Probeplättchen in Klassen von 1 bis 5 eingeteilt, wobei 1 sehr gut und 5 sehr schlecht bedeutet.

30 Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen finden sich in Tabelle 1.

# Vergleichsbeispiel V2

Untersucht werden die Eigenschaften eines kommerziellen ABS/PC-Copolymers der Marke Bayblend FR 2000, wie es zur Herstellung von Gehäuseschalen für elektronische Geräte verwendet wird. Die Untersuchung der Eigenschaften erfolgt wie im Vergleichsbeispiel V1 beschrieben. Die Ergebnisse befinden sich ebenfalls in Tabelle 1.

### Beispiel 1

5

Untersucht werden die Eigenschaften einer Polyamidmischung mit folgender Rezeptur:

59,00 % Polyamid 6 mit einer Lösungsviskosität von ca. 150 ml/g

33,00 % Polyamid 66 mit einer Lösungsviskosität von ca. 125 ml/g

10 8,00 % Melamincyanurat

Die genannten Zutaten werden in einem Zweischneckenextruder zu einer Polyamidmischung extrudiert und anschließend in einer Spritzgussmaschine weiterverarbeitet. Die Untersuchung der Eigenschaften erfolgt entsprechend Vergleichsbeispiel V1. Die Ergebnisse befinden sich ebenfalls in Tabelle 1.

# Beispiel 2

25

20

15

In der Rezeptur aus Beispiel 1 wird das Polyamid 66 mit einer Lösungsviskosität von ca. 125 ml/g durch ein Polyamid 6 mit einer Lösungsviskosität von ca. 125 ml/g ersetzt. Die Polyamidmischung wird ebenfalls auf einem Zweischneckenextruder erzeugt und anschließend in einer Spritzgussmaschine weiterverarbeitet. Auch hier werden die Eigenschaften entsprechend Vergleichsbeispiel V1 untersucht und die Ergebnisse in Tabelle 1 dargestellt.

### Beispiel 3

Untersucht wird ein Polyamid, das nach folgender Rezeptur auf einem Zweischneckenextruder hergestellt wird:

30

35

100 % Polyamid 6 mit einer Lösungsviskosität von ca. 150 ml/g

Das so erzeugte Polyamid wird in einer Spritzgussmaschine weiterverarbeitet und den gleichen Untersuchungen unterzogen wie die anderen Kunststoffe. Die Ergebnisse befinden sich auch hier in Tabelle 1.

# Beispiel 4

Auf dem Zweischneckenextruder wird ein Polyamid mit folgender Rezeptur erzeugt:

5 100 % Polyamid 66 mit einer Lösungsviskosität von ca. 150 ml/g

Auch dieses Polyamid wird in einer Spritzgussmaschine weiterverarbeitet und den gleichen Untersuchungen unterzogen wie die restlichen Kunststoffe. Die Ergebnisse der Untersuchung befinden sich auch hier in Tabelle 1.

Tabelle 1

10

	Flammwidrigkeits- Klasse bei 1,6 mm	UV- Vergilbung	Spannungsriss- beständigkeit	Zyklus- zeit	Oberflächen- güte
Vergleichs- beispiel V1	V-1	25	21 %	77 s	4
Vergleichs- beispiel V2	V-2	23	18 %	80 s	4
Beispiel 1	V-0	12	45 %	67 s	2
Beispiel 2	V-0	10	43 %	65 s	2
Beispiel 3	V-2	12	47 %	70 s	3
Beispiel 4	V-2	15	53 %	72 s	3

30

### Patentansprüche

- Gehäuseschale für ein elektronisches Gerät, wobei die Gehäuseschale aus einem hitzebeständigen, flammfesten thermoplastischen Kunststoff durch ein Spritzgussverfahren hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff auf Polyamidbasis aufgebaut ist.
- 2. Gehäuseschale nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff Polyamid 6 enthält.
  - 3. Gehäuseschale nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff Polyamid 66 enthält.
- Gehäuseschale nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff eine Mischung aus mindestens zwei Polyamiden mit unterschiedlicher Lösungsviskosität enthält.
- 5. Gehäuseschale nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kunststoff auf Polyamidbasis ein nicht halogeniertes Flammschutzmittel enthält.
  - 6. Gehäuseschale nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Flammschutzmittel Melamincyanurat ist.
- 7. Gehäuseschale nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische Gerät eine Elektronenstrahlröhre enthält.
  - 8. Gehäuseschale nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische Gerät einen Flachbildschirm enthält.
  - 9. Gehäuseschale nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das elektronische Gerät ein Fernsehgerät oder ein Monitor ist.
- 10. Verwendung eines hitzebeständigen, flammfesten, thermoplastischen Kunststoffs auf Polyamidbasis zur Herstellung von Gehäuseschalen für elektronische Geräte durch Spritzguss.

THIS PAGE BLANK (USPIC)

International Application No PCT/EP2004/007559

PCT/EP2004/007559 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 CO8L77/00 CO8K COSK5/00 C08K5/3492 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C08K C08L IPC 7 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Category 1-3,5,EP 0 616 008 A (CHEMIE LINZ GMBH) χ 7-10 21 September 1994 (1994-09-21) page 3, lines 10-40; claims 1-71-3,5-10EP 0 927 742 A (BASF AG) X 7 July 1999 (1999-07-07) paragraphs '0064!, '0069!; claims 1,7; example 1 1-5,7-10GB 2 097 008 A (INVENTA AG) χ 27 October 1982 (1982-10-27) page 1, lines 53-55; claims 1,8,11; examples 1-10 US 4 001 177 A (TSUTSUMI TADAO ET AL) 1,2,5, X 4 January 1977 (1977-01-04) 7-10 column 3, lines 45-48; claims 1-9; example Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. ° Special categories of cited documents : "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention \*E\* earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the ad-O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document published prior to the international filing date but "&" document member of the same patent family later than the priority date claimed Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 28/10/2004 21 October 2004 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Hoffmann, K

International Application No PCT/EP2004/007559

.(Continu:	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/EP2004/007559
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	US 5 256 718 A (IKEJIRI FUMITOSHI ET AL)	1 7 10
}	20 Uctober 1993 (1993-10-26)	1,7-10
1	column 28, lines 32-34; claim 1	
[	US 2001/008913 A1 (FLIPPO PETER ET AL)	1-3,5-10
j	19 July 2001 (2001-07-19)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	paragraphs '0050!, '0055!; claims 1-8	
	WO 02/28953 A (TUMMERS DANIEL JOSEPH MARIA	
1	, POR NY (NE): STEENBAKKERS MENTING	1,2,5,
1	HENKIC) II April 2002 (2002-04-11)	7–10
1	Page 8, lines 8-14: claims 10 13 17.	
- 1	examples I-V	1
1		
1		
1		
- 1		
ı		
	·	
İ		
		1
		1
1		
		1
		i i

Information on patent family members

International Application No PCT/EP2004/007559

				PCI/EPZ	004/00/559
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0616008	Α	21-09-1994	AT	401523 B	25-09-1996
EL 0010000	Λ.	21 03 1334	DE	4312441 A1	20-10-1994
			AT	49593 A	15-02-1996
			EP	0616008 A1	21-09-1994
			JP	7011128 A	13-01-1995
EP 0927742	Α	07-07-1999	DE	19532720 A1	06-03-1997
			AT	197170 T	15-11-2000
			ΑT	213755 T	15-03-2002
			CN	1201474 A ,B	09-12-1998
			DΕ	59606054 D1	30-11-2000
			DΕ	59608813 D1	11-04-2002
			DK	848729 T3	20-11-2000
			DK	927742 T3	25-03-2002
			WO	9709377 A1	13-03-1997
			EP	0848729 A1	24-06-1998
			EP	0927742 A1	07-07-1999
			ES	2152561 T3	01-02-2001
			ES	2173681 T3	16-10-2002
			HK	1016627 A1	05-09-2003
			JP	11513059 T	09-11-1999
				6184282 B1	06-02-2001
			US 		00-02-2001
GB 2097008	Α	27-10-1982	СН	646960 A5	28-12-1984
			DE	3208486 A1	23-09-1982
US 4001177	 А	04-01-1977	 JP	948645 C	20-04-1979
00 40011//		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	JР	51054655 A	13-05-1976
			JР	53029181 B	18-08-1978
			GB	1480556 A	20-07-1977
		26-10-1993	 JP	3237158 A	23-10-1991
US 5256718	A	20-10-1993	JP	2854074 B2	03-02-1999
		•		3244664 A	31-10-1991
			JP	3122450 B2	09-01-2001
			JP		30-03-1992
			JP	4096970 A	
			JP	4198264 A	17-07-1992
			AT	141939. T	15-09-1996 15-08-1991
			CA	2036253 A1	
			DE	69121599 D1	02-10-1996
			DE	69121599 T2	13-02-1997
			EP	0442465 A2	21-08-1991
			KR	9501855 B1	04-03-1995
US 2001008913	A1	19-07-2001	BE	1008947 A3	01-10-1996
			ΑT	224378 T	15-10-2002
			AU	3938395 A	19-06-1996
			AU	3938595 A	19-06-1996
			CA	2206535 A1	06-06-1996
			CN	1288906 A ,B	28-03-2001
			CN	1173173 A ,B	11-02-1998
			CN	1174563 A ,B	25-02-1998
			DE	69514544 D1	17-02-2000
				69514544 T2	10-08-2000
			DE		24-10-2002
			DE	69528282 D1	
					ለው ለድ ሳለሳን
			DE	69528282 T2	08-05-2003
					08-05-2003 17-09-1997 17-09-1997

Information on patent family members

International Application No PCT/EP2004/007559

Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
	ES	2181796 T3	01-03-2003	
			29-09-1998	
			04-11-1998	
	KR	216479 B1	16-08-1999	
	WO	9617013 A1	06-06-1996	
	WO	9616948 A1	06-06-1996	
	US	6051708 A	18-04-2000	
	US	5985960 A	16-11-1999	
11-04-2002	 NL	1016340 C2	08-04-2002	
	AU	1108802 A	15-04-2002	
		2424757 A1	11-04-2002	
		1322702 A1	02-07-2003	
		2004510863 T	08-04-2004	
			11-04-2002	
	US	2004021135 A1	05-02-2004	
	date	ES JP JP KR WO WO US US  11-04-2002 NL AU CA EP JP WO	ES 2181796 T3 JP 10509998 T JP 10511409 T KR 216479 B1 W0 9617013 A1 W0 9616948 A1 US 6051708 A US 5985960 A  11-04-2002 NL 1016340 C2 AU 1108802 A CA 2424757 A1 EP 1322702 A1 JP 2004510863 T W0 0228953 A1	

nternationales Aktenzeichen

		PCT/EP2004	/007559
A. KLASSIF IPK 7	TIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES CO8L77/00 CO8K5/00 CO8K5/349	92	
	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	ifikation und der IPK	
Recherchiert	rer Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole C08K C08L	a)	
Recherchiert	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	reil diese unter die recherchierten Gebiete f	fallen
	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na ternal, WPI Data, PAJ	ume der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)
C. ALS WF	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	EP 0 616 008 A (CHEMIE LINZ GMBH) 21. September 1994 (1994-09-21) Seite 3, Zeilen 10-40; Ansprüche	1-7	1-3,5, 7-10
х	EP 0 927 742 A (BASF AG) 7. Juli 1999 (1999-07-07) Absätze '0064!, '0069!; Ansprüche Beispiel 1	e 1,7;	1-3,5-10
Х	GB 2 097 008 A (INVENTA AG) 27. Oktober 1982 (1982-10-27) Seite 1, Zeilen 53-55; Ansprüche Beispiele 1-10	1,8,11;	1-5,7-10
Х	US 4 001 177 A (TSUTSUMI TADAO ET 4. Januar 1977 (1977-01-04) Spalte 3, Zeilen 45-48; Ansprüche Beispiel 1	1-9;	1,2,5, 7-10
<u> </u>		/	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besonder 'A' Veröfte aber n 'E' älleres Anme 'L' Veröffer scheir ander soll oc ausge 'O' Veröffe cine E	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : Intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist Intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie efführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	kann nicht als äuf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	I worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden iltung, die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf ichtel werden itung; die beanspruchte Erfindung teit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist a Patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
2	21. Oktober 2004	28/10/2004	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächligter Bediensteler Hoffmann, K	

nternationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007559

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
C.(Fortsetz Kalegorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile Betr. Anspruch Nr.				
Х	US 5 256 718 A (IKEJIRI FUMITOSHI ET AL) 26. Oktober 1993 (1993-10-26) Spalte 28, Zeilen 32-34; Anspruch 1	1,7-10				
X	US 2001/008913 A1 (FLIPPO PETER ET AL) 19. Juli 2001 (2001-07-19) Absātze '0050!, '0055!; Ansprüche 1-8	1-3,5-10				
X	WO 02/28953 A (TUMMERS DANIEL JOSEPH MARIA; DSM NV (NL); STEENBAKKERS MENTING HENRIC) 11. April 2002 (2002-04-11) Seite 8, Zeilen 8-14; Ansprüche 10,13,17; Beispiele I-V	1,2,5,7-10				
		,				

Angaben zu Veröfferkichungen, die zur selben Patentlaniilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/007559

•				PCI/EPZ	004/00/559
lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0616008	A	21-09-1994	AT DE AT EP JP	401523 B 4312441 A1 49593 A 0616008 A1 7011128 A	25-09-1996 20-10-1994 15-02-1996 21-09-1994 13-01-1995
EP 0927742	A	07-07-1999	DE AT CN DE DK WO EP ES HK JP US	19532720 A1 197170 T 213755 T 1201474 A ,B 59606054 D1 59608813 D1 848729 T3 927742 T3 9709377 A1 0848729 A1 0927742 A1 2152561 T3 2173681 T3 1016627 A1 11513059 T 6184282 B1	06-03-1997 15-11-2000 15-03-2002 09-12-1998 30-11-2000 11-04-2002 20-11-2000 25-03-2002 13-03-1997 24-06-1998 07-07-1999 01-02-2001 16-10-2002 05-09-2003 09-11-1999 06-02-2001
GB 2097008	A	27-10-1982	CH DE	646960 A5 3208486 A1	28-12-1984 23-09-1982
US 4001177	А	04-01-1977	JP JP JP GB	948645 C 51054655 A 53029181 B 1480556 A	20-04-1979 13-05-1976 18-08-1978 20-07-1977
US 5256718	A	26-10-1993	JP JP JP JP JP AT CA DE EP KR	3237158 A 2854074 B2 3244664 A 3122450 B2 4096970 A 4198264 A 141939 T 2036253 A1 69121599 D1 69121599 T2 0442465 A2 9501855 B1	23-10-1991 03-02-1999 31-10-1991 09-01-2001 30-03-1992 17-07-1992 15-09-1996 15-08-1991 02-10-1996 13-02-1997 21-08-1991 04-03-1995
US 2001008913	A1	19-07-2001	BE AT AU CA CN CN DE DE DE EP EP	1008947 A3 224378 T 3938395 A 3938595 A 2206535 A1 1288906 A ,B 1173173 A ,B 1174563 A ,B 69514544 D1 69514544 T2 69528282 D1 69528282 T2 0794976 A1 0794948 A1	01-10-1996 15-10-2002 19-06-1996 19-06-1996 06-06-1996 28-03-2001 11-02-1998 25-02-1998 17-02-2000 10-08-2000 24-10-2002 08-05-2003 17-09-1997 17-09-1997

Angaben zu Veröfterrichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/007559

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US	2001008913	A1		ES	2181796	T3	01-03-2003
				JP	10509998	T	29-09-1998
				JP	10511409	T	04-11-1998
				KR	216479	B1	16-08-1999
				WO	9617013	A1	06-06-1996
				WO	9616948	A1	06-06-1996
				US	6051708	A	18-04-2000
				US	5985960	A	16-11-1999
WO	0228953	Α	11-04-2002	 NL	1016340	 C2	08-04-2002
				ΑU	1108802	Α	15-04-2002
				CA	2424757	A1	11-04-2002
				EΡ	1322702	A1	02-07-2003
				JP	2004510863	Τ	08-04-2004
				WO	0228953	A1	11-04-2002
				บร	2004021135	A1	05-02-2004